

元器件飞行经历及抗辐照数据

器件信息

名称：FPGA

规格：APA600-CQ208B

封装形式：

质量等级：Q

生产厂家：Actel

抗辐照指标

TID:

SEL:

SEU:< 15 MeV.cm²/mg

DDD:

其他:

数据来源：五院火星报告

飞行经历

工程型号：

单机名称：

数据来源：